

合肥颀中科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-024

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演/反路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
来访单位名称	西南电子、平安基金
时间	2024年8月23日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司对2024年下半年显示芯片封测业务的展望？ 答：下游终端消费市场在逐步复苏过程中，随着AMOLED产品渗透率持续提升和相关应用陆续增加，中小尺寸产品需求稳定，整体保持审慎乐观的预期。</p> <p>2. 问：公司的价格趋势如何？ 答：目前综合考量下，公司预计仍以保持价格的稳定为优先。后续，公司将视市场供需情况，再做进一步评估。</p> <p>3. 问：公司设备的供应商以国外为主吗？ 答：目前公司仍有某些机器设备由境外供应商提供，但公司已陆续对部分机器设备逐步进行国产替代化，与国内优质厂商展开积极合作。</p> <p>4. 问：韩系客户的进展怎么样？ 答：目前部分韩系客户陆续在合肥厂进行客户认证。</p> <p>5. 问：为什么公司的毛利率比较高？ 答：公司是目前境内规模最大、技术领先的显示驱动芯片全制程封测企业，在各制程工艺技术、产品良率、设备改造、成本管控上具有一定竞争优势，积累了众多优质的客户，已形成稳定规模效应，因此毛利率相对较高。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定沟通交流，不存在未公开重大信息泄露等情形。

附件清单（如有）	无
日期	2024年8月26日